



この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、  
当社が予想を行ったものであり、潜在的リスクや不確実性を含んでいます。  
最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

# 2026年3月期 第3四半期 決算説明会

2026年2月3日

代表取締役社長  
谷本 秀夫

1. 2026.3期 第3四半期 決算概要
2. 2026.3期 経営改革の実施状況
3. 2026.3期 業績予想
4. 【ご参考】 補足資料

注：増減率及び事業利益率は百万円単位で算出しています。

# 1. 2026.3期 第3四半期 決算概要

---

注：2026.3期より、2025.3期まで「コアコンポーネント」セグメントの「その他」に含めていた宝飾・応用商品事業を「ソリューション」セグメントの「その他」に、「ソリューション」セグメントの「その他」に含めていたディスプレイ事業を「コアコンポーネント」セグメントの「産業・車載用部品」に含めて業績管理することとしました。これに伴い、同条件での比較を行うため、2025年3月期の業績についても、同様の管理区分にて表示しています。

売上高：米ドルに対する円高の影響があったものの、半導体関連部品事業を中心にコアコンポーネントが増収  
 利益： 前年同期に計上した減損損失等の影響に加え、増収効果や構造改革の進展により大幅増益

(単位: 百万円 / ( ) 内の数字は売上高比率)

	2025.3期 第3四半期累計	2026.3期 第3四半期累計	増減金額	
			金額	率
売上高	1,492,055	<b>1,521,996</b>	29,941	2.0%
営業利益	12,275 (0.8%)	<b>70,621</b> (4.6%)	* <sup>1</sup> 58,346 * <sup>2</sup>	475.3%
税引前利益	50,459 (3.4%)	<b>122,030</b> (8.0%)	* <sup>1</sup> 71,571	141.8%
親会社の所有者に帰属する四半期利益	18,331 (1.2%)	<b>97,951</b> (6.4%)	* <sup>1</sup> 79,620	434.3%
平均為替 レート	米ドル ユーロ	153円 165円	149円 172円	為替変動による影響額(前年同期比) 売上高 : 約△120億円 税引前利益 : 約 + 20億円

\*1 各段階利益の増減金額に含まれる一時損失等については次頁参照

\*2 営業利益と税引前利益増減金額の差:前期における急速な円高進行に伴い計上した為替差損の影響 +約133億円

・ 営業利益及び税引前利益に含まれる一時損失

	2025.3期 第3四半期累計	2026.3期 第3四半期累計	増減金額 (前年同期比における影響額)
①半導体部品有機材料事業における有形固定資産の減損損失等	約△430億円	-	約+430億円
②半導体部品有機材料事業における未稼働資産の評価減	-	約△50億円	約△50億円
③シリコンダイオード・パワー半導体事業の譲渡契約締結に伴う損失	-	約△21億円	約△21億円
<b>営業利益及び税引前利益に含まれる一時損失 合計</b>	<b>約△430億円</b>	<b>約△71億円</b>	<b>約+359億円</b>

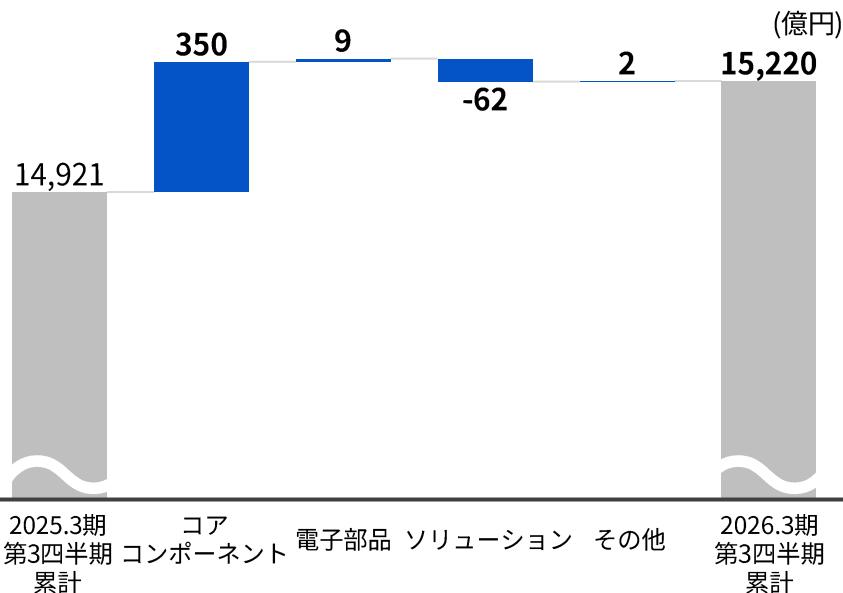
・ 四半期利益に含まれる一時損益

	2025.3期 第3四半期累計	2026.3期 第3四半期累計	増減金額 (前年同期比における影響額)
④上表①～③の一時損失に関する税効果考慮後の金額	約△300億円	約△50億円	約+250億円
⑤海外子会社における繰延税金資産の取り崩し等	約△180億円	-	約+180億円
⑥KDDI株式売却に伴う税金費用の調整	-	約+96億円	約+96億円
<b>親会社の所有者に帰属する四半期利益に含まれる一時損益 合計</b>	<b>約△480億円</b>	<b>約+46億円</b>	<b>約+526億円</b>

## 2026.3期 第3四半期累計 実績(3)

## 売上高

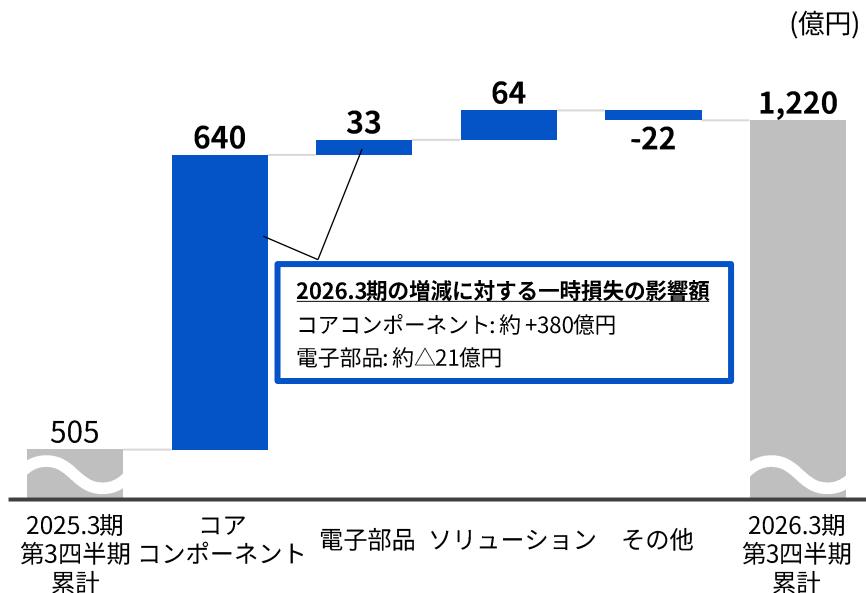
- ドキュメントソリューション事業の販売減を主因にソリューションが減収
- 半導体関連部品事業を中心にコアコンポーネントが增收



## 税引前利益

- 半導体部品有機材料事業及びKAVX\*グループでの構造改革効果に加え、各事業において原価低減に努めたこと、並びに一時損失の減少もあり、大幅に増加

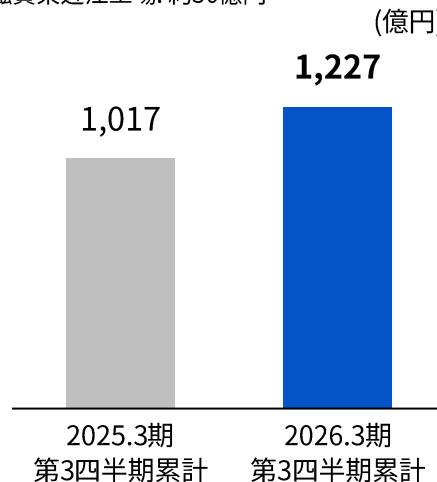
\* Kyocera AVX Components Corporation



## 設備投資額

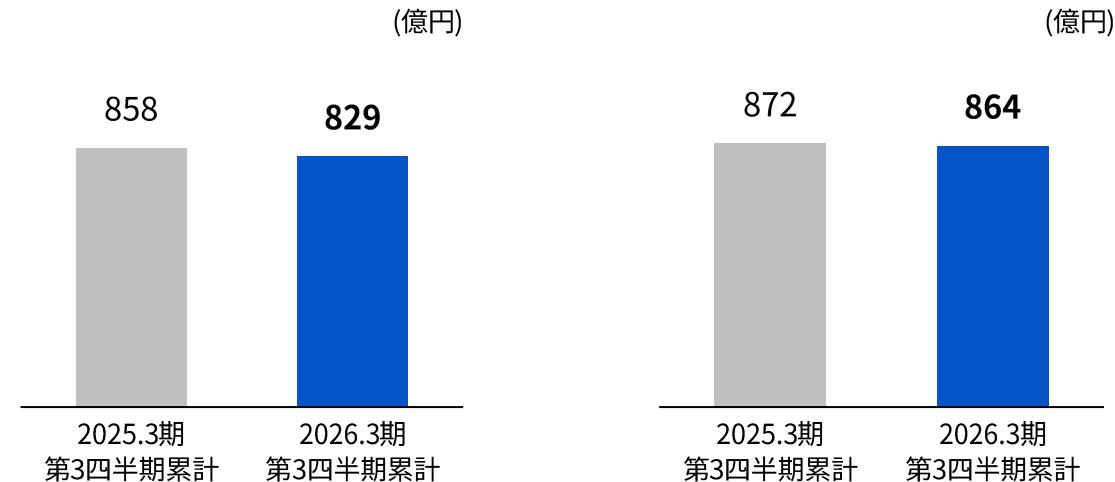
主に国内工場において将来の生産規模拡大や自動化に向けて過年度より着手していた新棟建設\*が完工したことに伴う增加

\*鹿児島川内工場:約370億円  
滋賀東近江工場: 約50億円



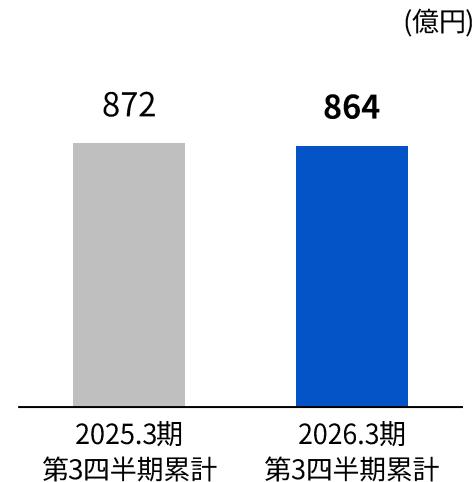
## 有形固定資産 減価償却費

前年同期に半導体部品有機材料事業において減損損失を計上したことを主因に減少



## 研究開発費

研究開発テーマの見直しに取り組み、僅かながらも減少



# 2026.3期 第3四半期累計 セグメント別売上高



(百万円)

	2025.3期 第3四半期累計		2026.3期 第3四半期累計		増減金額	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	442,239	29.6%	<b>477,170</b>	<b>31.3%</b>	34,931	7.9%
産業・車載用部品	198,832	13.3%	202,828	13.3%	3,996	2.0%
半導体関連部品	225,735	15.1%	255,770	16.8%	30,035	13.3%
その他	17,672	1.2%	18,572	1.2%	900	5.1%
<b>電子部品</b>	266,301	17.8%	<b>267,196</b>	<b>17.6%</b>	895	0.3%
<b>ソリューション</b>	797,541	53.5%	<b>791,266</b>	<b>52.0%</b>	-6,275	-0.8%
機械工具	231,796	15.5%	231,287	15.2%	-509	-0.2%
ドキュメントソリューション	352,061	23.6%	342,655	22.5%	-9,406	-2.7%
コミュニケーション	158,827	10.7%	152,964	10.1%	-5,863	-3.7%
その他	54,857	3.7%	64,360	4.2%	9,503	17.3%
その他の事業	12,721	0.9%	10,570	0.7%	-2,151	-16.9%
調整及び消去	-26,747	-1.8%	-24,206	-1.6%	2,541	—
<b>売上高</b>	<b>1,492,055</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,521,996</b>	<b>100.0%</b>	29,941	2.0%

# 2026.3期 第3四半期累計 セグメント別利益

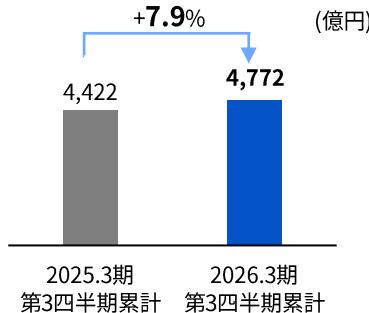


(百万円)

	2025.3期 第3四半期累計		2026.3期 第3四半期累計		増減金額	
	金額	売上高比	金額	売上高比	金額	率
<b>コアコンポーネント</b>	-13,747	—	<b>50,344</b>	<b>10.6%</b>	64,091	—
産業・車載用部品	18,654	9.4%	21,870	10.8%	3,216	17.2%
半導体関連部品	-33,251	—	29,250	11.4%	62,501	—
その他	850	4.8%	-776	—	-1,626	—
<b>電子部品</b>	-1,411	—	<b>1,937</b>	<b>0.7%</b>	3,348	—
<b>ソリューション</b>	51,623	6.5%	<b>57,997</b>	<b>7.3%</b>	6,374	12.3%
機械工具	11,804	5.1%	12,822	5.5%	1,018	8.6%
ドキュメントソリューション	32,189	9.1%	29,144	8.5%	-3,045	-9.5%
コミュニケーション	4,713	3.0%	7,659	5.0%	2,946	62.5%
その他	2,917	5.3%	8,372	13.0%	5,455	187.0%
その他の事業	-35,165	—	-30,940	—	4,225	—
<b>事業利益 計</b>	1,300	0.1%	<b>79,338</b>	<b>5.2%</b>	78,038	—
本社部門損益等	49,159	—	42,692	—	-6,467	-13.2%
<b>税引前利益</b>	50,459	3.4%	<b>122,030</b>	<b>8.0%</b>	71,571	141.8%

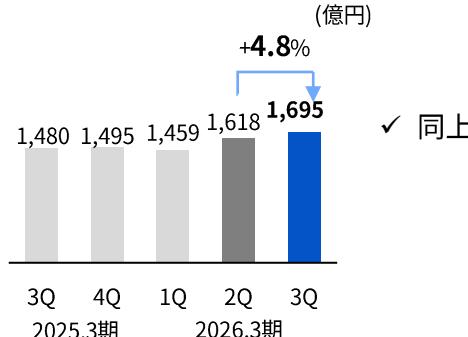
## 売上高

- 第3四半期累計（前年同期比較）



- ✓ 情報通信関連市場向けセラミックパッケージ、及びデータセンター向け有機パッケージ等、半導体関連部品の販売増を主因に増収

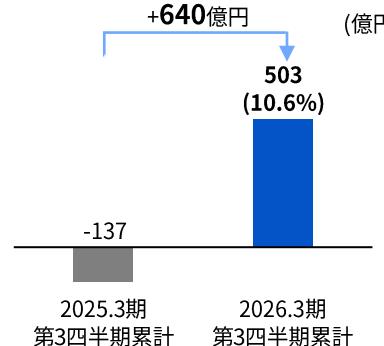
- 第3四半期（直前四半期比較）



- ✓ 同上

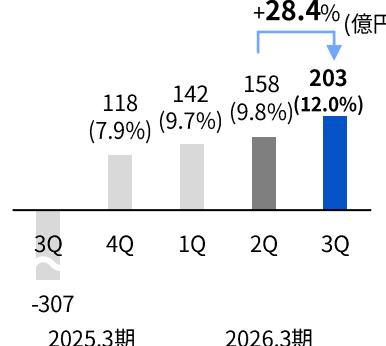
## 事業利益（利益率）

- 第3四半期累計（前年同期比較）



- ✓ 増収及び構造改革効果に加え、一時損失\*の減少により大幅に増加

- 第3四半期（直前四半期比較）

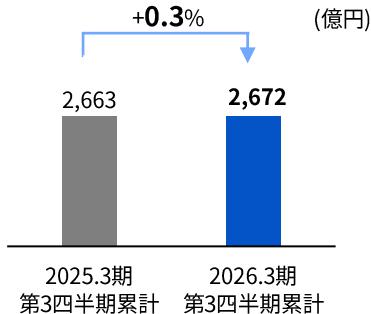


- ✓ 一時損失\*の計上はあったものの、増収及び原価低減の効果により増益

\* 半導体部品有機材料事業  
2025.3期 3Q有形固定資産の減損損失等: 約△430億円  
2026.3期 3Q未稼働資産の評価減: 約△50億円

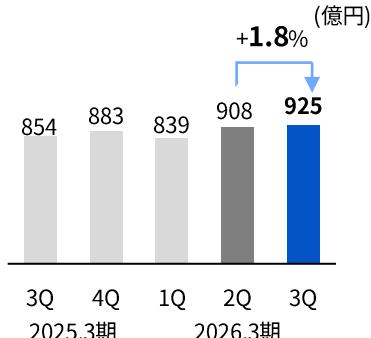
## 売上高

- 第3四半期累計（前年同期比較）



- ✓ 米ドルに対して円高が進行したことによるマイナス影響はあったものの、KAVXグループにおいて自動車市場や情報通信関連市場向けにコンデンサ等の需要が増加したことによりほぼ横ばい

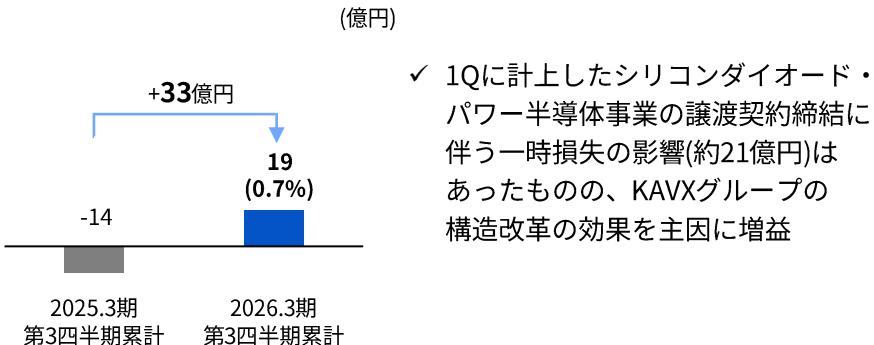
- 第3四半期（直前四半期比較）



- ✓ 情報通信市場向けセラミックコンデンサ等の季節的な減収はあったものの、円安を主因に微増

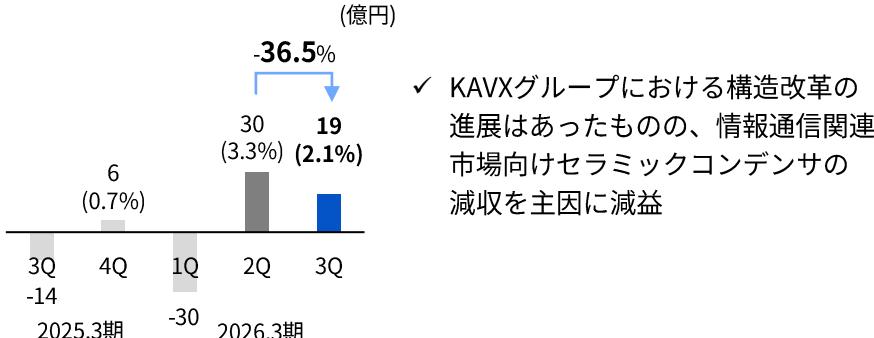
## 事業利益（利益率）

- 第3四半期累計（前年同期比較）



- ✓ 1Qに計上したシリコンダイオード・パワー半導体事業の譲渡契約締結に伴う一時損失の影響(約21億円)はあったものの、KAVXグループの構造改革の効果を主因に増益

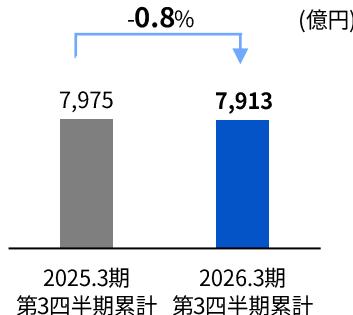
- 第3四半期（直前四半期比較）



- ✓ KAVXグループにおける構造改革の進展はあったものの、情報通信関連市場向けセラミックコンデンサの減収を主因に減益

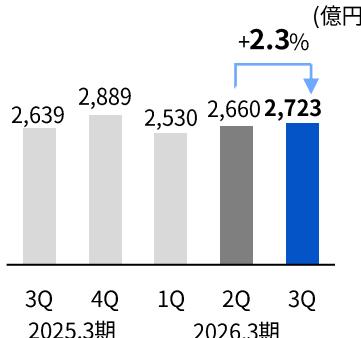
## 売上高

- 第3四半期累計（前年同期比較）



- ✓ プリンティングデバイス事業やスマートエナジー事業が増収となったものの、ドキュメントソリューション事業及びコミュニケーション事業の販売減によりセグメント全体で減収

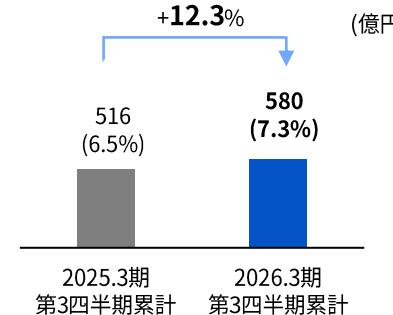
- 第3四半期（直前四半期比較）



- ✓ 機械工具事業が減収となったものの、円安効果及びドキュメントソリューション事業の増収を主因にセグメント全体で増益

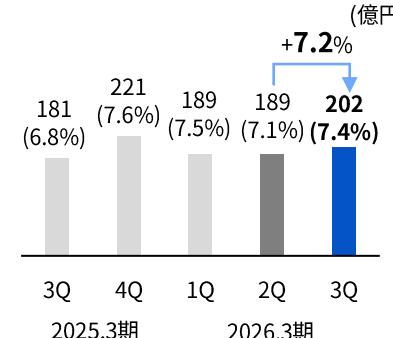
## 事業利益（利益率）

- 第3四半期累計（前年同期比較）



- ✓ ドキュメントソリューション事業が減益となったものの、各事業での原価低減を主因に増加

- 第3四半期（直前四半期比較）



- ✓ 機械工具事業は減益となったもののドキュメントソリューション事業の増収効果を主因に増加

## 2. 2026.3期 経営改革の実施状況

---

# 課題事業の改善及び資本政策

## 課題事業の利益改善

### 半導体部品有機材料事業 (コアコンポーネント)

#### 進捗状況

コスト構造の転換に係る施策を推進し、  
2026.3期 3Qの3か月通算において黒字化\*

2026.3期 3Q累計 前年同期比 **約+150億円\***

\*一時損失を除く

### KAVXグループ (電子部品)

#### 進捗状況

京セラ電子部品事業との協業を通じて生産技術・  
設備効率の強化を図り、2026.3期 3Q累計で黒字化

2026.3期 3Q累計 前年同期比 **約+80億円**

## 資本政策

### 自社株買いの進捗状況

- 2025年12月31日までの累計買付実績：  
約1,200億円 (約59百万株)
- 2026年3月末までの累計買付予定額：  
約2,000億円 (2025年5月決議内容通り)

#### 公表済

### 政策保有株式の縮減

- 2025年6月  
KDDI株式 約108百万株(約2,500億円)を売却

政策保有株式の純資産比率 (KDDI株以外も含む)

2025.3期末

**51.6%**

2026.3期 3Q末

**47.9%**

# 事業の見直し

## ケミカル事業の譲渡

新規

対象事業の概要	
セグメント	コアコンポーネント
事業	半導体部品セラミック材料ケミカル事業 (封止材・ペーストを中心とする半導体関連製品 及び化成品・コンポジット製品の製造、販売事業)
譲渡対象拠点	(国内) 川崎工場、福島郡山工場、栃木真岡事業所 (海外) 中国製造子会社
事業規模	2025年3月期 売上高： 約230億円
譲渡先	住友ベークライト株式会社
譲渡スキーム	対象事業を当社が設立する新会社に対して吸収分割させ、新会社株式を住友ベークライト株式会社へ譲渡 (2026年10月末譲渡実行予定)

## その他の見直し

公表済

### シリコンダイオード・パワー半導体事業 (電子部品)

対象事業を当社が設立した新会社に対して吸収分割させ、  
新会社株式を新電元工業株式会社へ譲渡

直近の状況

・2026年1月 吸収分割及び譲渡完了

### 空圧・電動工具事業 (ソリューション)

建設・産業向け資材・工具の米国ディストリビューター  
(ザサンカールソン) の譲渡

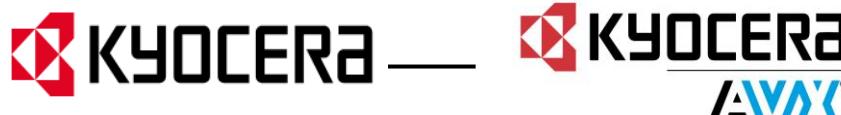
直近の状況

・2026年1月 米国 **TL Sapphire Holdings, Inc.**  
(Truelink Capital Management, LLC の関連会社) に譲渡完了  
・譲渡に伴う業績への影響額: 営業利益 約 +150億円

# コネクタ事業の強化

## 日本航空電子工業(株)との連携

売上合計でグローバルトップグループ入りを目指す



- ・ 生産技術
- ・ アジア生産体制
- ・ グローバル販売網/生産体制

## 協業の進捗状況

### シェア拡大の取り組み

- ・ 2026.3期中に、日本航空電子工業(株)の携帯・ICT機器向け製品の開発体制拡充のため当社より人員を派遣

### 販売面での協業

- ・ 2027.3期前半より、欧州自動車・産機市場で京セラ販売網を活かしたクロスセルを開始

### 生産面での協業

- ・ 2028.3期前半に、KAVXチェコ工場で日本航空電子工業(株)製品の量産を開始

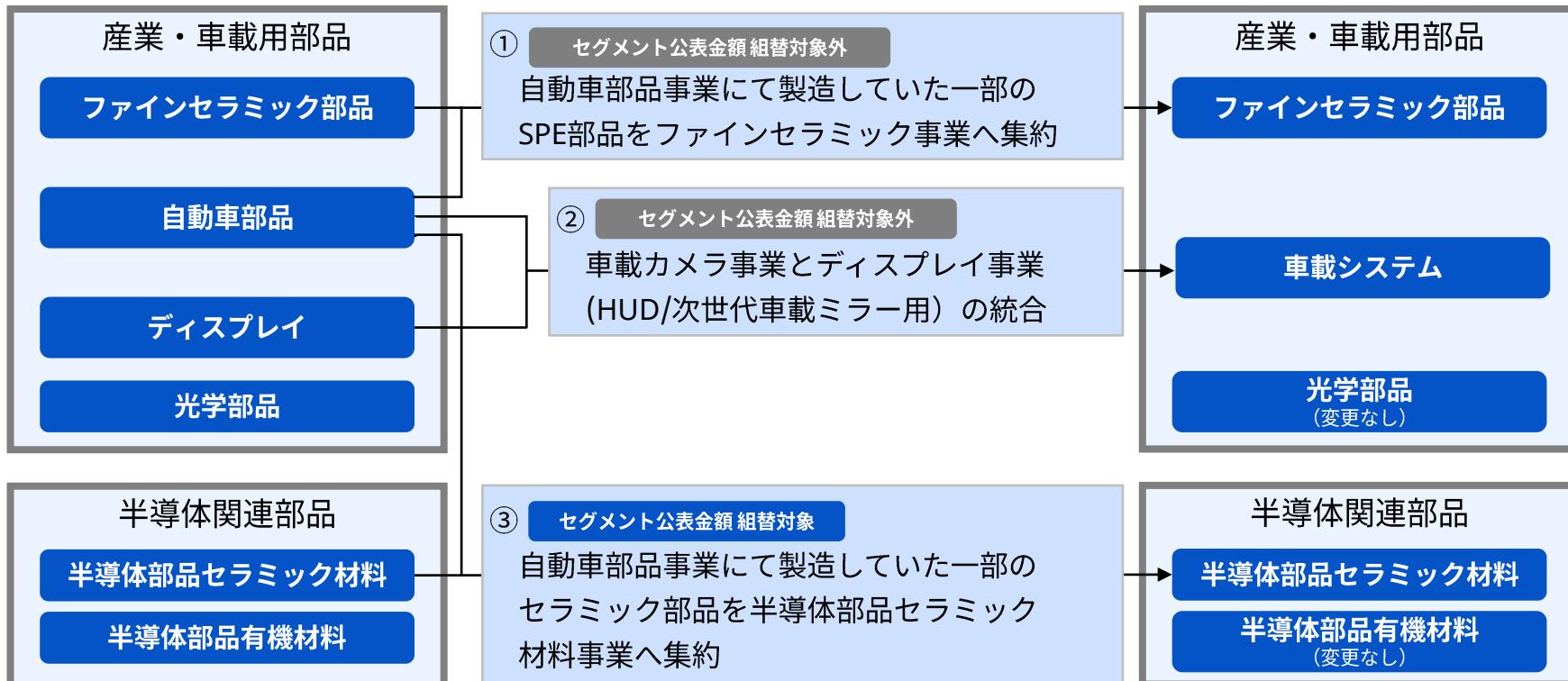
# コアコンポーネントセグメントにおける組織再編

コアコンポーネントセグメントにおいて、注力分野の事業体制強化に向けて2026年1月に下記3点の組織再編を実施  
(下記③の移管に伴い、後述のセグメント別業績予想における「産業・車載用部品」と「半導体関連部品」の金額を組替表示)

～2025年12月31日

組織再編内容

2026年1月1日～



### 3. 2026.3期 業績予想

---

# 2026.3期 業績予想(1)



(単位: 百万円 / ( ) 内の数字は売上高比率)

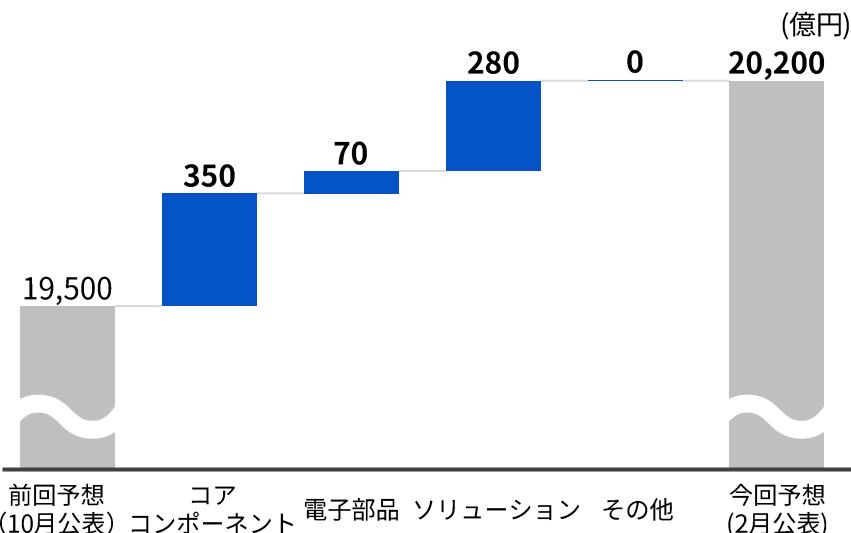
	2025.3期	2026.3期		増減金額	
		前回予想(10月公表)	今回予想(2月公表)	前期比	前回予想比
<b>売上高</b>	2,014,454	<b>1,950,000</b>	<b>2,020,000</b>	5,546	70,000
<b>営業利益</b>	27,299 (1.4%)	<b>70,000</b> (3.6%)	<b>100,000</b> (5.0%)	72,701	30,000
<b>税引前利益</b>	63,631 (3.2%)	<b>117,000</b> (6.0%)	<b>150,000</b> (7.4%)	86,369	33,000
<b>親会社の所有者に 帰属する当期利益</b>	24,097 (1.2%)	<b>95,000</b> (4.9%)	<b>120,000</b> (5.9%)	95,903	25,000
<b>EPS(円)</b>	17.11	<b>67.76*</b>	<b>86.47*</b>		
<b>平均為替 レート</b>	米ドル	153円	<b>145円</b>	<b>150円</b>	
	ユーロ	164円	<b>170円</b>	<b>170円</b>	
<b>設備投資額</b>	141,932 (7.0%)	<b>180,000</b> (9.2%)	<b>160,000</b> (7.9%)	18,068	-20,000
<b>有形固定資産 減価償却費</b>	112,077 (5.6%)	<b>120,000</b> (6.2%)	<b>112,000</b> (5.5%)	-77	-8,000
<b>研究開発費</b>	116,087 (5.8%)	<b>120,000</b> (6.2%)	<b>115,000</b> (5.7%)	-1,087	-5,000

\* 2026.3期予想のEPSは、前回予想は2026年3月期上期、今回予想は同第3四半期累計の期中平均株式数を用いて算出。

## 2026.3期 業績予想(2)：前回予想比

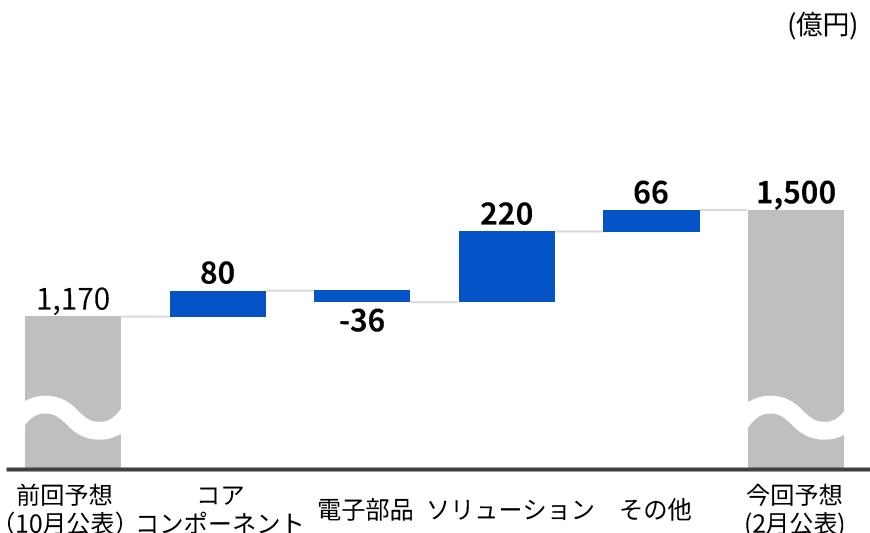
## 売上高

- 半導体関連事業における需要が高水準で継続



## 税引前利益

- 需要増及び原価低減の取り組みによる利益増
- ササンカールソン社の譲渡 約+150億円 (ソリューション)



# 2026.3期 セグメント別売上高予想

\*下表に記載の金額は全てP17に記載のコアコンポーネントセグメントにおける組織再編後の組替数値を表示

(百万円)

	2025.3期		2026.3期				増減金額	
	金額	構成比	前回予想(10月公表) 金額	構成比	今回予想(2月公表) 金額	構成比	前期比	前回予想比
<b>コアコンポーネント</b>	591,720	29.4%	<b>592,000</b>	<b>30.4%</b>	<b>627,000</b>	<b>31.0%</b>	35,280	35,000
産業・車載用部品	241,871	12.0%	238,000	12.2%	245,000	12.1%	3,129	7,000
半導体関連部品	327,049	16.3%	330,000	16.9%	358,000	17.7%	30,951	28,000
その他	22,800	1.1%	24,000	1.3%	24,000	1.2%	1,200	0
<b>電子部品</b>	354,646	17.6%	<b>350,000</b>	<b>17.9%</b>	<b>357,000</b>	<b>17.7%</b>	2,354	7,000
<b>ソリューション</b>	1,086,367	53.9%	<b>1,026,000</b>	<b>52.6%</b>	<b>1,054,000</b>	<b>52.2%</b>	-32,367	28,000
機械工具	305,876	15.2%	272,000	13.9%	281,000	13.9%	-24,876	9,000
ドキュメントソリューション	479,964	23.8%	455,000	23.3%	470,000	23.3%	-9,964	15,000
コミュニケーション	225,497	11.2%	214,000	11.0%	216,000	10.7%	-9,497	2,000
その他	75,030	3.7%	85,000	4.4%	87,000	4.3%	11,970	2,000
その他の事業	17,114	0.9%	12,000	0.6%	13,000	0.6%	-4,114	1,000
調整及び消去	-35,393	-1.8%	-30,000	-1.5%	-31,000	-1.5%	4,393	-1,000
<b>売上高</b>	2,014,454	100.0%	<b>1,950,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,020,000</b>	<b>100.0%</b>	5,546	70,000

# 2026.3期 セグメント別利益予想

\*下表に記載の金額は全てP17に記載のコアコンポーネントセグメントにおける組織再編後の組替数値を表示

(百万円)

	2025.3期		2026.3期				増減金額	
	金額	売上高比	前回予想(10月公表) 金額	売上高比	今回予想(2月公表) 金額	売上高比	前期比	前回予想比
<b>コアコンポーネント</b>	-1,889	—	<b>50,400</b>	<b>8.5%</b>	<b>58,400</b>	<b>9.3%</b>	60,289	8,000
産業・車載用部品	23,295	9.6%	20,000	8.4%	24,800	10.1%	1,505	4,800
半導体関連部品	-26,447	—	31,000	9.4%	34,300	9.6%	60,747	3,300
その他	1,263	5.5%	-600	—	-700	—	-1,963	-100
<b>電子部品</b>	-818	—	<b>10,000</b>	<b>2.9%</b>	<b>6,400</b>	<b>1.8%</b>	7,218	-3,600
<b>ソリューション</b>	73,696	6.8%	<b>73,000</b>	<b>7.1%</b>	<b>95,000</b>	<b>9.0%</b>	21,304	22,000
機械工具	15,707	5.1%	15,000	5.5%	33,200	11.8%	17,493	18,200
ドキュメントソリューション	49,038	10.2%	40,000	8.8%	40,200	8.6%	-8,838	200
コミュニケーション	9,347	4.1%	9,500	4.4%	10,700	5.0%	1,353	1,200
その他	-396	—	8,500	10.0%	10,900	12.5%	11,296	2,400
その他の事業	-46,990	—	-46,000	—	-41,700	—	5,290	4,300
<b>事業利益 計</b>	23,999	1.2%	<b>87,400</b>	<b>4.5%</b>	<b>118,100</b>	<b>5.8%</b>	94,101	30,700
本社部門損益等	39,632	—	29,600	—	31,900	—	-7,732	2,300
<b>税引前利益</b>	63,631	3.2%	<b>117,000</b>	<b>6.0%</b>	<b>150,000</b>	<b>7.4%</b>	86,369	33,000

## 4. 【ご参考】 補足資料

---

百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
売上高 <b>Sales Revenue</b>	<b>498,868</b>	<b>499,720</b>	<b>493,467</b>	<b>522,399</b>	<b>2,014,454</b>	<b>478,038</b>	<b>513,347</b>	<b>530,611</b>		
営業利益 <b>Operating Profit</b>	<b>20,956</b>	<b>16,920</b>	<b>-25,601</b>	<b>15,024</b>	<b>27,299</b>	<b>18,550</b>	<b>23,395</b>	<b>28,676</b>		
税引前利益 <b>Profit Before Income Taxes</b>	<b>47,765</b>	<b>4,055</b>	<b>-1,361</b>	<b>13,172</b>	<b>63,631</b>	<b>44,563</b>	<b>23,387</b>	<b>54,080</b>		
親会社の所有者に帰属する四半期利益 <b>Profit Attributable to Owners of the Parent</b>	<b>36,797</b>	<b>-719</b>	<b>-17,747</b>	<b>5,766</b>	<b>24,097</b>	<b>37,143</b>	<b>18,397</b>	<b>42,411</b>		

円 / Yen

平均為替レート Average Exchange Rates	米ドル / US\$	156	149	152	153	153	145	147	154	
	ユーロ / Euro	168	164	163	161	164	164	172	179	

百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
設備投資額 <b>Capital Expenditures</b>	<b>31,914</b>	<b>37,019</b>	<b>32,815</b>	<b>40,184</b>	<b>141,932</b>	<b>59,015</b>	<b>29,725</b>	<b>33,913</b>		
有形固定資産 減価償却費 <b>Depreciation Charge of PPE</b>	<b>28,844</b>	<b>28,310</b>	<b>28,694</b>	<b>26,229</b>	<b>112,077</b>	<b>26,871</b>	<b>27,719</b>	<b>28,277</b>		
研究開発費 <b>R&amp;D Expenses</b>	<b>29,529</b>	<b>28,403</b>	<b>29,265</b>	<b>28,890</b>	<b>116,087</b>	<b>27,705</b>	<b>29,473</b>	<b>29,193</b>		

# 事業セグメント別 売上高

百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント <b>Core Components Business</b>	<b>145,088</b>	<b>149,147</b>	<b>148,004</b>	<b>149,481</b>	<b>591,720</b>	<b>145,856</b>	<b>161,802</b>	<b>169,512</b>		
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	65,722	65,155	67,955	68,196	267,028	65,270	67,648	69,910		
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	73,597	78,144	73,994	75,030	300,765	74,519	88,137	93,114		
その他 Others	5,769	5,848	6,055	6,255	23,927	6,067	6,017	6,488		
電子部品 <b>Electronic Components Business</b>	<b>89,712</b>	<b>91,211</b>	<b>85,378</b>	<b>88,345</b>	<b>354,646</b>	<b>83,864</b>	<b>90,845</b>	<b>92,487</b>		
ソリューション <b>Solutions Business</b>	<b>269,042</b>	<b>264,559</b>	<b>263,940</b>	<b>288,826</b>	<b>1,086,367</b>	<b>253,007</b>	<b>266,014</b>	<b>272,245</b>		
機械工具 Industrial Tools Unit	85,865	74,945	70,986	74,080	305,876	80,038	76,945	74,304		
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	115,037	117,185	119,839	127,903	479,964	107,415	113,505	121,735		
コミュニケーション Communications Unit	51,318	54,162	53,347	66,670	225,497	45,586	53,229	54,149		
その他 Others	16,822	18,267	19,768	20,173	75,030	19,968	22,335	22,057		
その他の事業 Others	4,214	3,865	4,642	4,393	17,114	3,430	3,193	3,947		
調整及び消去 Adjustments and Eliminations	-9,188	-9,062	-8,497	-8,646	-35,393	-8,119	-8,507	-7,580		
売上高 <b>Sales Revenue</b>	<b>498,868</b>	<b>499,720</b>	<b>493,467</b>	<b>522,399</b>	<b>2,014,454</b>	<b>478,038</b>	<b>513,347</b>	<b>530,611</b>		

# 事業セグメント別 利益

百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント <b>Core Components Business</b>	<b>12,917</b>	<b>4,130</b>	<b>-30,794</b>	<b>11,858</b>	<b>-1,889</b>	<b>14,188</b>	<b>15,832</b>	<b>20,324</b>		
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	6,172	4,710	7,772	6,019	24,673	7,777	5,670	8,423		
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	6,472	-838	-38,885	5,427	-27,824	6,236	11,392	11,622		
その他 Others	273	258	319	412	1,262	175	-1,230	279		
電子部品 <b>Electronic Components Business</b>	<b>1,055</b>	<b>-1,008</b>	<b>-1,458</b>	<b>593</b>	<b>-818</b>	<b>-3,008</b>	<b>3,025</b>	<b>1,920</b>		
ソリューション <b>Solutions Business</b>	<b>19,569</b>	<b>13,977</b>	<b>18,077</b>	<b>22,073</b>	<b>73,696</b>	<b>18,879</b>	<b>18,883</b>	<b>20,235</b>		
機械工具 Industrial Tools Unit	6,010	3,424	2,370	3,903	15,707	6,551	3,733	2,538		
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	11,340	10,151	10,698	16,849	49,038	9,753	8,371	11,020		
コミュニケーション Communications Unit	679	440	3,594	4,634	9,347	206	3,994	3,459		
その他 Others	1,540	-38	1,415	-3,313	-396	2,369	2,785	3,218		
その他の事業 Others	-11,388	-11,635	-12,142	-11,825	-46,990	-10,129	-11,523	-9,288		
事業利益 計 Total Business Profit	22,153	5,464	-26,317	22,699	23,999	19,930	26,217	33,191		
本社部門損益等 Corporate Gains and Others	25,612	-1,409	24,956	-9,527	39,632	24,633	-2,830	20,889		
税引前利益 <b>Profit Before Income Taxes</b>	<b>47,765</b>	<b>4,055</b>	<b>-1,361</b>	<b>13,172</b>	<b>63,631</b>	<b>44,563</b>	<b>23,387</b>	<b>54,080</b>		

# 事業セグメント別 受注高

百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
<b>コアコンポーネント</b> <b>Core Components Business</b>	<b>153,201</b>	<b>148,276</b>	<b>143,355</b>	<b>142,584</b>	<b>587,416</b>	<b>149,408</b>	<b>158,161</b>	<b>164,251</b>		
産業・車載用部品 Industrial & Automotive Components Unit	75,836	68,038	67,924	65,967	277,765	66,639	67,744	71,516		
半導体関連部品 Semiconductor Components Unit	71,492	74,355	69,304	70,201	285,352	76,682	84,355	86,285		
その他 Others	5,873	5,883	6,127	6,416	24,299	6,087	6,062	6,450		
<b>電子部品</b> <b>Electronic Components Business</b>	<b>91,878</b>	<b>89,522</b>	<b>86,330</b>	<b>85,370</b>	<b>353,100</b>	<b>89,273</b>	<b>91,501</b>	<b>91,963</b>		
<b>ソリューション</b> <b>Solutions Business</b>	<b>278,732</b>	<b>268,288</b>	<b>263,127</b>	<b>299,185</b>	<b>1,109,332</b>	<b>268,411</b>	<b>270,096</b>	<b>267,088</b>		
機械工具 Industrial Tools Unit	86,338	74,937	71,307	74,804	307,386	80,602	77,461	76,170		
ドキュメントソリューション Document Solutions Unit	114,824	117,507	118,036	127,134	477,501	107,807	113,431	121,647		
コミュニケーション Communications Unit	57,080	54,933	52,418	77,782	242,213	60,357	57,278	47,914		
その他 Others	20,490	20,911	21,366	19,465	82,232	19,645	21,926	21,357		
その他の事業 Others	2,997	2,605	3,022	3,662	12,286	2,758	2,570	3,180		
調整及び消去 Adjustments and Eliminations	-6,899	-7,743	-5,940	-11,758	-32,340	-6,684	-6,430	-5,197		
<b>受注高</b> <b>Orders</b>	<b>519,909</b>	<b>500,948</b>	<b>489,894</b>	<b>519,043</b>	<b>2,029,794</b>	<b>503,166</b>	<b>515,898</b>	<b>521,285</b>		

# 事業セグメント別 設備投資額



百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント <b>Core Components Business</b>	11,603	13,391	10,058	12,871	47,923	40,566	12,241	16,494		
電子部品 <b>Electronic Components Business</b>	6,526	13,153	7,501	7,829	35,009	7,240	7,733	5,269		
ソリューション <b>Solutions Business</b>	8,037	4,427	6,968	4,642	24,074	4,188	6,571	7,289		
その他の事業 <b>Others</b>	1,092	883	1,316	12,411	15,702	2,405	1,460	3,417		
本社部門 <b>Corporate</b>	4,656	5,165	6,972	2,431	19,224	4,616	1,720	1,444		
<b>合計 Total</b>	<b>31,914</b>	<b>37,019</b>	<b>32,815</b>	<b>40,184</b>	<b>141,932</b>	<b>59,015</b>	<b>29,725</b>	<b>33,913</b>		

# 事業セグメント別 有形固定資産減価償却費



百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント <b>Core Components Business</b>	11,899	12,040	12,386	10,018	46,343	10,186	10,699	10,781		
電子部品 <b>Electronic Components Business</b>	7,971	7,612	7,305	7,167	30,055	7,568	7,619	7,783		
ソリューション <b>Solutions Business</b>	6,157	5,942	6,186	6,065	24,350	6,121	6,303	6,548		
その他の事業 <b>Others</b>	1,367	1,273	1,281	1,450	5,371	1,449	1,500	1,563		
本社部門 <b>Corporate</b>	1,450	1,443	1,536	1,529	5,958	1,547	1,598	1,602		
<b>合計 Total</b>	<b>28,844</b>	<b>28,310</b>	<b>28,694</b>	<b>26,229</b>	<b>112,077</b>	<b>26,871</b>	<b>27,719</b>	<b>28,277</b>		

# 事業セグメント別 研究開発費



百万円 / Yen in millions

	2025年3月期 / Fiscal 2025					2026年3月期 / Fiscal 2026				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year	1Q	2Q	3Q	4Q	通期 Full year
コアコンポーネント <b>Core Components Business</b>	5,546	5,327	5,669	4,862	21,404	6,470	6,597	6,383		
電子部品 <b>Electronic Components Business</b>	4,132	3,556	3,338	2,962	13,988	3,097	4,423	4,116		
ソリューション <b>Solutions Business</b>	10,076	9,621	9,169	12,162	41,028	9,212	9,100	9,383		
その他の事業 Others	9,775	9,899	11,089	8,904	39,667	8,926	9,353	9,311		
<b>合計 Total</b>	<b>29,529</b>	<b>28,403</b>	<b>29,265</b>	<b>28,890</b>	<b>116,087</b>	<b>27,705</b>	<b>29,473</b>	<b>29,193</b>		

## 将来の見通しに関する記述等について

この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知のリスク、不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものではありません。

- (1) 日本及び世界経済の一般的な状況
- (2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化
- (3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響
- (4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力
- (5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプライヤーの供給能力及びその価格の変動
- (6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
- (7) 今後の取り組み又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生まない事態
- (8) 買収した会社又は取得した資産から成果や事業機会が得られない事態
- (9) 優れた人材の確保が困難となる事態
- (10) サイバー攻撃等により当社の情報セキュリティが被害を受ける事態及びその復旧や維持に多額の費用が必要となるリスク
- (11) 当社の企業秘密及び特許を含む知的財産権の保護が不十分である事態
- (12) 当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用
- (13) 既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触
- (14) 環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担
- (15) 世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態
- (16) 疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響
- (17) 地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
- (18) 売掛債権の信用リスク
- (19) 当社が保有する金融商品の価値の変動
- (20) 当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
- (21) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
- (22) 会計基準の変更

上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は默示される将来の業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を負いません。



京セラ株式会社